

Silicon Carbide Power Schottky Diode

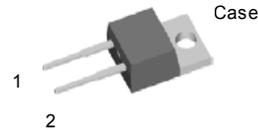
V_{RRM}	=	1200 V
V_F	=	1.7 V
I_F	=	10 A
Q_C	=	70 nC

Features

- 1200 V Schottky rectifier
- 175 °C maximum operating temperature
- Temperature independent switching behavior
- Superior surge current capability
- Positive temperature coefficient of V_F
- Extremely fast switching speeds
- Superior figure of merit Q_C/I_F

Package

- RoHS Compliant


TO – 220AC


Advantages

- Improved circuit efficiency (Lower overall cost)
- Low switching losses
- Ease of paralleling devices without thermal runaway
- Smaller heat sink requirements
- Low reverse recovery current
- Low device capacitance
- Low reverse leakage current at operating temperature

Applications

- Power Factor Correction (PFC)
- Switched-Mode Power Supply (SMPS)
- Solar Inverters
- Wind Turbine Inverters
- Motor Drives
- Induction Heating
- Uninterruptible Power Supply (UPS)
- High Voltage Multipliers

Maximum Ratings at $T_j = 175\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Values	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		1200	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 150\text{ °C}$	10	A
RMS forward current	$I_{F(RMS)}$	$T_C \leq 150\text{ °C}$	17	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25\text{ °C}$, $t_p = 10\text{ ms}$	65	A
		$T_C = 150\text{ °C}$, $t_p = 10\text{ ms}$	55	
Non-repetitive peak forward current	$I_{F,max}$	$T_C = 25\text{ °C}$, $t_p = 10\text{ }\mu\text{s}$	280	A
i^2t value	$\int i^2 dt$	$T_C = 25\text{ °C}$, $t_p = 10\text{ ms}$	21	A ² s
		$T_C = 150\text{ °C}$, $t_p = 10\text{ ms}$	15	
Power dissipation	P_{tot}	$T_C = 25\text{ °C}$	190	W
Operating and storage temperature	T_j, T_{stg}		-55 to 175	°C

Electrical Characteristics at $T_j = 175\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 10\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$		1.7	2.0	V
		$I_F = 10\text{ A}$, $T_j = 175\text{ °C}$		2.7	3.0	
Reverse current	I_R	$V_R = 1200\text{ V}$, $T_j = 25\text{ °C}$		5	40	μA
		$V_R = 1200\text{ V}$, $T_j = 175\text{ °C}$		13	100	
Total capacitive charge	Q_C	$I_F \leq I_{F,MAX}$ $di_F/dt = 200\text{ A}/\mu\text{s}$ $T_j = 175\text{ °C}$	$V_R = 400\text{ V}$	42		nC
	$V_R = 960\text{ V}$		70			
Switching time	t_s		$V_R = 400\text{ V}$ $V_R = 960\text{ V}$	< 25		ns
Total capacitance	C	$V_R = 1\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $T_j = 25\text{ °C}$		520		pF
		$V_R = 400\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $T_j = 25\text{ °C}$		50		
		$V_R = 1000\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $T_j = 25\text{ °C}$		40		

Thermal Characteristics

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}	0.8	°C/W
-------------------------------------	------------	-----	------

Mechanical Properties

Mounting torque	M	0.6	Nm
-----------------	---	-----	----

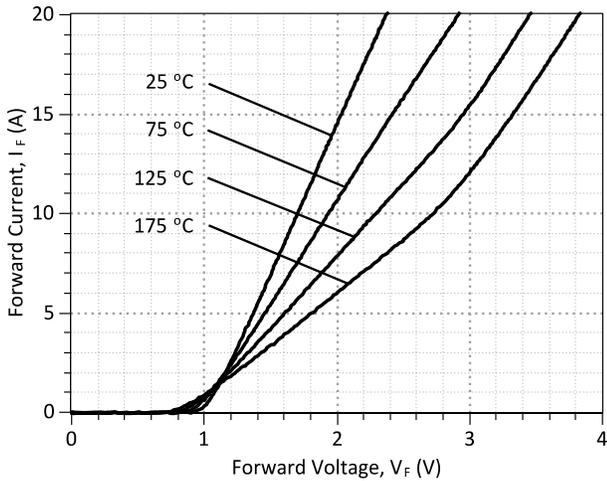


Figure 1: Typical Forward Characteristics

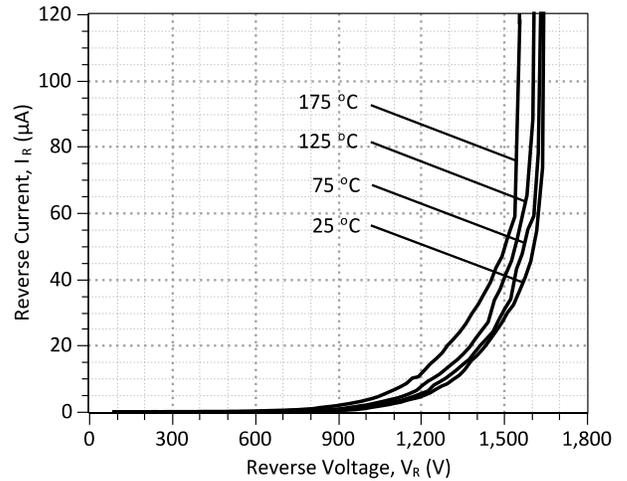


Figure 2: Typical Reverse Characteristics

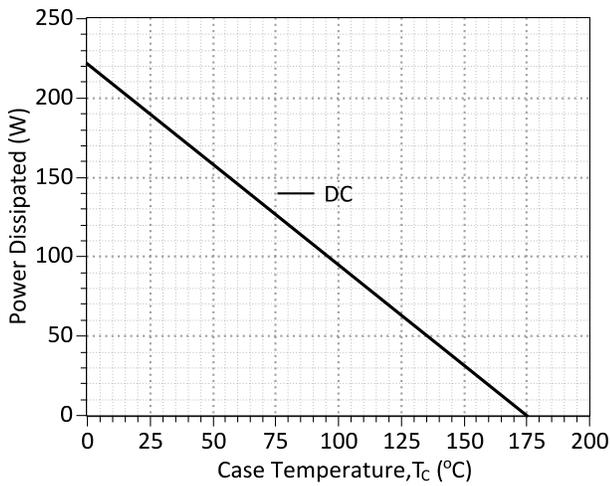
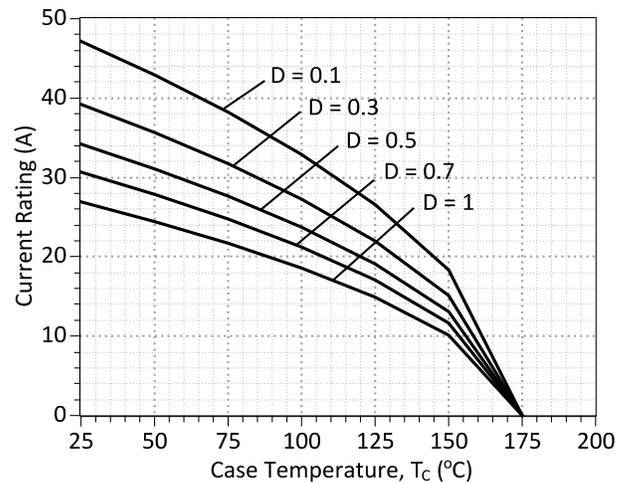


Figure 3: Power Derating Curve



**Figure 4: Current Derating Curves (D = t_p/T , $t_p = 400 \mu s$)
(Considering worst case Z_{th} conditions)**

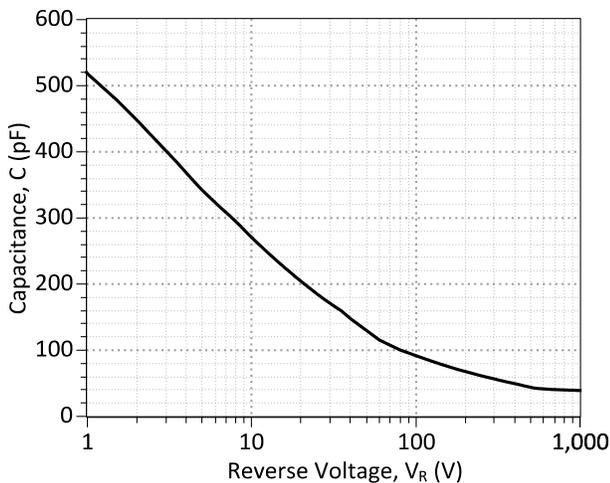


Figure 5: Typical Junction Capacitance vs Reverse Voltage Characteristics

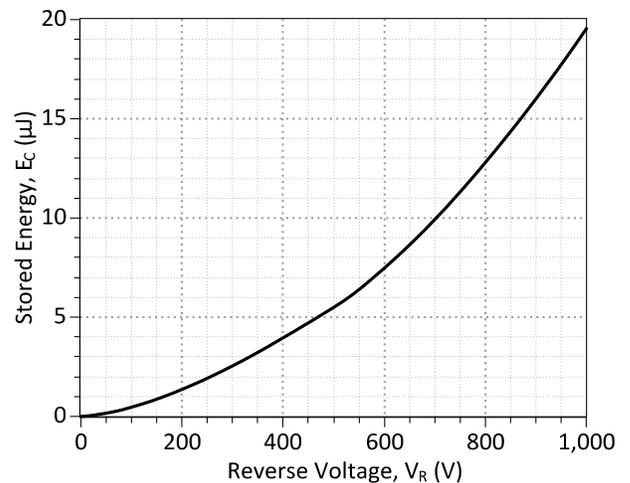


Figure 6: Typical Switching Energy vs Reverse Voltage Characteristics

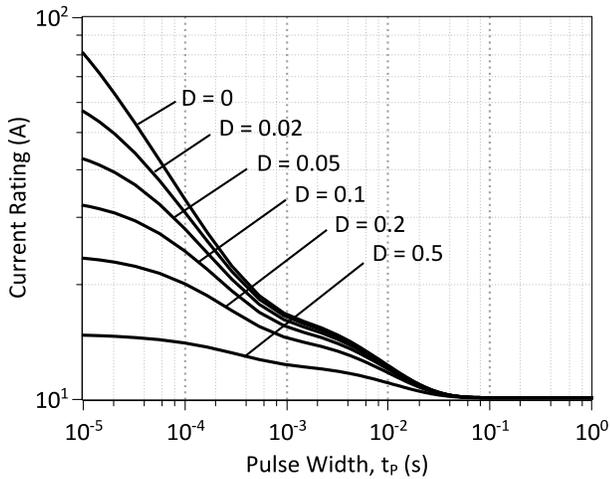


Figure 7: Current vs Pulse Duration Curves at $T_c = 150\text{ }^\circ\text{C}$

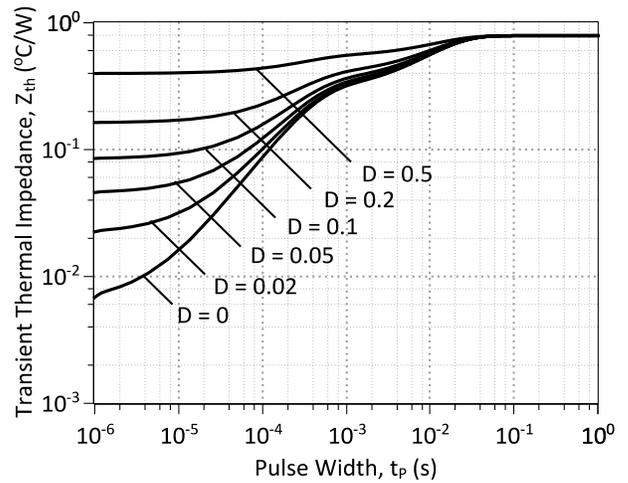
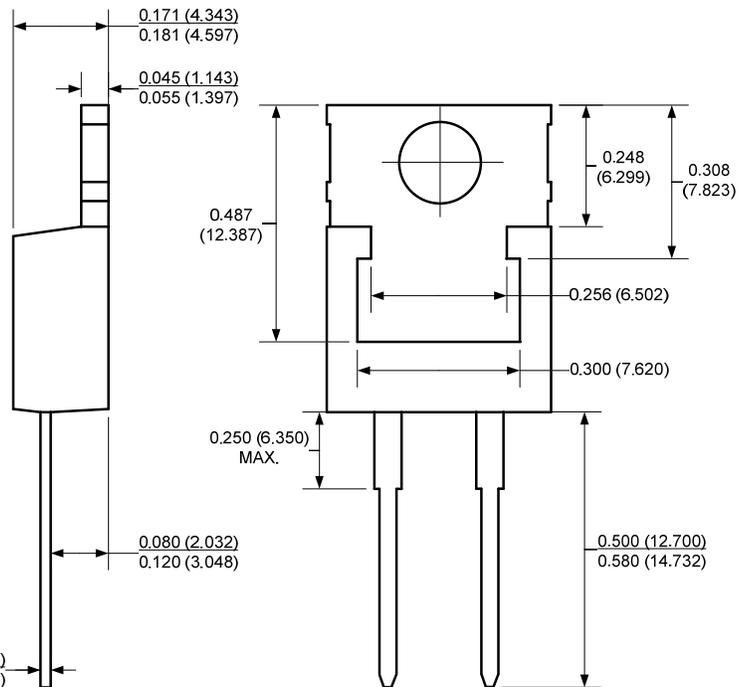
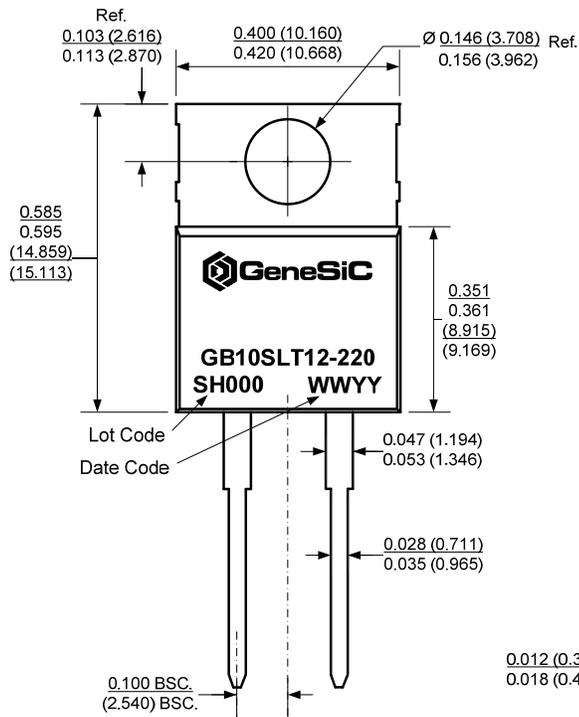


Figure 8: Transient Thermal Impedance

Package Dimensions:

TO-220AC

PACKAGE OUTLINE



NOTE

1. CONTROLLED DIMENSION IS INCH. DIMENSION IN BRACKET IS MILLIMETER.
2. DIMENSIONS DO NOT INCLUDE END FLASH, MOLD FLASH, MATERIAL PROTRUSIONS

Revision History			
Date	Revision	Comments	Supersedes
2012/12/18	2	Second generation update	
2012/05/22	1	Second generation release	
2010/12/14	0	Initial release	

Published by

GeneSiC Semiconductor, Inc.
43670 Trade Center Place Suite 155
Dulles, VA 20166

GeneSiC Semiconductor, Inc. reserves right to make changes to the product specifications and data in this document without notice.

GeneSiC disclaims all and any warranty and liability arising out of use or application of any product. No license, express or implied to any intellectual property rights is granted by this document.

Unless otherwise expressly indicated, GeneSiC products are not designed, tested or authorized for use in life-saving, medical, aircraft navigation, communication, air traffic control and weapons systems, nor in applications where their failure may result in death, personal injury and/or property damage.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.